

证券代码：002989

证券简称：中天精装

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参加公司 2025 年度业绩说明会的投资者
时间	2026 年 5 月 8 日（周五）下午 15:30~17:00
地点	公司通过价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长 楼峻虎 2、董事、总经理 王新杰 3、董事、联席总经理 张安 4、董事、副总经理、财务负责人 陶阿萍 5、独立董事 伍安媛 6、董事会秘书 陈文娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复，提问及回复主要内容如下：</p> <p><b>1.参股的 ABF 载板、HBM 存储这些半导体项目，目前进展和成效如何？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司通过对外投资方式战略性参股半导体产业链细分领域的企业，其中，间接参股的 ABF 载板企业科睿斯（穿透计算持股比例现为 27.4087%，不在合并报表范围内）主营 FCBGA 高端封装基板业务，产品应用于 TPU/CP U/GPU 芯片等高算力芯片封装，目前已有高端 FCBGA 封装基板样品完成生产，正在陆续推动客户检测认证等；间接参股的 HBM 设计制造企业远见智存（穿透计算持股比例现为 7.1671%，不在合并报表范围内）聚焦高带宽存储芯片（HBM）领域，HBM2e 产品已实现流片及量产，目前 HBM3/3e 正在推动流片等工作。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>2.公司通过参股科睿斯（ABF 载板）、远见智存（HBM）、鑫丰科技（先进封装）+新设微封科技（封测设备）、中天数算（算力）构建半导体版图，资金总投入、出</b></p>

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>资节奏、股权比例分别如何？是否存在商誉减值风险？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司战略性参股半导体产业链细分领域的企业，目前完全穿透计算的科睿斯持股比例为 27.4087%，远见智存持股比例为 7.1671%，鑫丰科技持股比例为 4.9918%；该等参股企业均不在公司合并报表范围内。公司于 2025 年新设控股子公司中天数算及微封科技，持股比例均为 51%。</p> <p>根据公司 2026 年 4 月 30 日披露的《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 31 日，公司合并资产负债表中的商誉均为零。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>3.现在开始做半导体封测和算力服务，这两块新业务目前投入和进展怎么样？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司于 2025 年上半年新设控股子公司微封科技及中天数算，分别聚焦于半导体封测设备相关业务、大数据产业增值有关业务。2025 年度，该等控股子公司处于创设和发展早期，正逐步推进各项经营计划，对公司 2025 年度、2026 年第一季度的经营业绩尚未构成重大影响。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>4.目前新业务有没有实打实的长期大客户、在手大额订单，还是就零星小单子撑场面？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司为发展新业务而创设的控股子公司，2025 年度处于创设和发展早期；截至目前正陆续承接订单，已有拟长期服务的客户。公司客户合作情况、订单情况，敬请详见公司披露的各期定期报告。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>5.半导体相关业务板块的业绩贡献如何体现在 2026 年业绩中？从什么时候开始体现？体现节奏如何？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司于 2025 年上半年新设控股子公司微封科技等，发展半导体封测设备等相关业务。控股子公司 2025 年度处于创设和发展早期，目前正陆续承接订单，对公司 2025 年度、2026 年第一季度的经营业绩暂未构成重大影响。</p> <p>根据公司 2026 年度经营计划，公司将依托子公司与事业部相结合的管理模式，以“投资带动业务”、合作共同经营等多种方式，广泛整合和利用资源，着力拓展、扩大创新业务收入规模，并以“小步快跑”的策略推进业务进程和质量提升，力争实现创新业务扩收增效、稳步成长。</p> <p>公司经营业绩具体情况，敬请以后续披露的各项公告为准。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>6.贵司参股的科睿斯目前封装业务推进进度如何？贵司是否对科睿斯合并纳入年报计算的具体收购计划？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！科睿斯半导体科技（东阳）有限公司为公司参股企业，不在公司合并报表范围内。科睿斯主营 FCBGA 高端封装基板业务，产品应用于 TP U/CPU/GPU 芯片等高算力芯片的封装，目前已有高端 FCBGA 封装基板样品完成生</p>
---------------------------	--

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>产，正在陆续推动客户检测认证等。</p> <p>公司持续关注和支持参股企业发展，如涉及收并购等对公司有重大影响的应披露事项，将及时履行信息披露义务。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>7.贵司参股的科睿斯一月交付的产品有得到客户的良好反馈吗？以及认证进度如何？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！科睿斯半导体科技（东阳）有限公司为公司参股企业，不在公司合并报表范围内。科睿斯主营 FCBGA 高端封装基板业务，产品应用于 TP U/CPU/GPU 芯片等高算力芯片的封装。当前 ABF 载板行业景气度较好，科睿斯正全力推进客户认证合作的相关工作。</p> <p>公司持续关注和支持科睿斯发展，如涉及对公司有重大影响的应披露事项，将及时履行信息披露义务。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>8.东阳国资成为实控人后，在技术、订单、资金上具体提供了哪些实质支持，还是仅为股权背书？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！在东阳国资股东引领下，公司董事会确立阶段性发展战略：在平稳运营、做好做优装修装饰业务的基础上，提高资产周转效率和业务发展质量，沉淀优质资产和充裕资源；把握市场趋势、孵化战略机遇，推动公司向具有核心竞争力和创新能力的半导体细分赛道延伸。</p> <p>装修装饰业务方面，公司得以发挥国资背景优势，依托自身及东阳国资半导体产业投资资源优势，逐步开展消防、机电和土建等相关业务，着力拓展江、浙、沪等重点区域业务，新增公共装饰等非地产优质客户订单。</p> <p>转型布局方面，公司借力东阳国资半导体封测相关产业布局和产业链资源，逐步开展半导体封测设备相关业务，并与国资协同战略性参投科睿斯半导体科技（东阳）有限公司等企业，为公司长远转型蓄力赋能。</p> <p>同时，公司近年来在东阳国资政策指引下，持续提升治理水平、健全内控体系，积极履行社会责任、维护各方合法权益，全面提升公司综合发展质量。感谢您的关注和支持！</p> <p><b>9.装配式装修、绿色智能家装这些新方向，公司有没有技术储备和项目落地？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司系批量精装修领域的领先服务商，近年来审慎筛选优质项目、持续提高业务质量。此外，公司积极把握相关领域的新趋势、新机会，为此，公司着力丰富业务资质，将业务范围进一步延伸至土建、电子与智能化、消防、机电等细分领域，构建“设计—施工—装修”一体化服务模式；充分发挥国企和参股半导体企业的资源优势，逐步开展消防、机电和土建等相关业务，并着力拓展江、浙、沪等重点区域业务。除地产客户外，新增京东集团、华住集团以及部分公共装饰等非地产客户订单，以持续拓展优质项目来源。</p> <p>公司目前暂未涉及装配式装修、绿色智能家装业务。感谢您的关注与支持！</p>
----------------------	---

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>10.地产行业还在调整，公司怎么筛选优质项目、避开高风险楼盘？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司在装修装饰业务的传统优势领域为批量精装修业务，主要聚焦稳健型客户、优质项目和核心城市，坚持“保质量、保交付、保回款”原则，对项目订单以回款及时性、现金支付比例为重点进行风险导向型筛选，审慎研判业务机会，在充分预计风险后进行投标。</p> <p>此外，公司着力丰富业务资质，将业务范围进一步延伸至土建、电子与智能化、消防、机电等细分领域，构建“设计—施工—装修”一体化服务模式；充分发挥国企和参股半导体企业的资源优势，逐步开展消防、机电和土建等相关业务，并着力拓展江、浙、沪等重点区域业务。</p> <p>除地产客户外，新增京东集团、华住集团以及部分公共装饰等非地产客户订单，以持续拓展优质项目来源、优化装修装饰业务结构。感谢您的关注和支持！</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026-5-8</p>